

2024慕尼黑华南电子展预登记火热进行中，邀您共探电子“芯”未来



慕尼黑华南电子展(electronica South China)将于2024年10月14-16日在深圳国际会展中心（宝安新馆）举办。本届将聚焦电动车、车规芯片、物联网、AI芯片与智能终端、消费电子、蓝牙技术，储能、三代半、集成电路、传感器、连接器、无源器件、电源与测试测量、PCB等热门电子技术与应用，通过主题展区和技术论坛，从前沿技术到实际应用，为专业观众提供电子领域一站式采购平台。

2024慕尼黑华南电子展观众预登记火热进行中！快速注册，高效观展~

点此链接注册观展：<https://dwz.cn/k74hwX3w>

11大技术展区，彰显电子科技魅力

本届将继续紧跟行业重点及实时热点，围绕从元器件到系统集成方案的完整产业链，打造包括半导体、传感器、开关与连接器、物联网、汽车电子、车规芯片等多个主题板块。

展馆布局图

LEAP Expo
华南国际智能制造、
先进电子及激光技术博览会

2024.10.14-16
深圳国际会展中心(宝安新馆)

同期举办

electronica South China
慕尼黑华南电子展

productronica South China
慕尼黑华南电子生产设备展

慕尼黑华南激光展
LASER/PHOTONICS SOUTH CHINA

Vision China
中国(深圳)机器视觉展

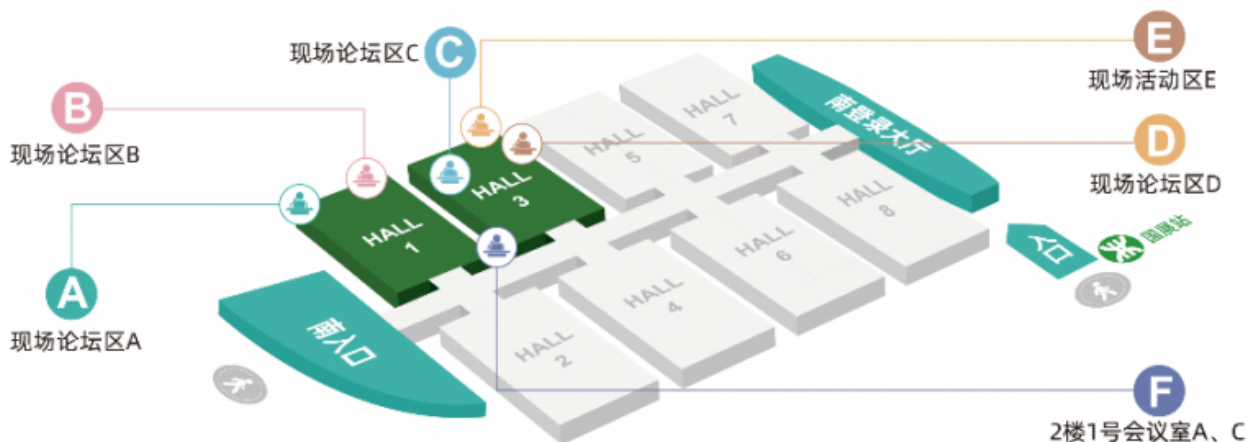


12大主题论坛，共探技术革新未来发展

现场将举办一系列丰富多彩的论坛活动，涵盖新能源汽车、智能汽车、车规芯片、AI芯片、三代半、消费电子、物联网、蓝牙技术等多个前沿领域。从智能制造到绿色低碳，从前沿技术到实际应用，邀请电子行业、应用领域以及科研院所的业界领袖、技术专家、科研学者，深入探讨技术创新趋势、市场现状与未来发展方向。

查看更多详情：<https://www.e-southchina.com/important-exhibitions-for-the-industry/concurrent-events/activities-at-a-glance>

会议一览 | Overall Agenda



October 14, Mon
10月14日，周一

October 15, Tues
10月15日，周二

Venue
地点

上午 AM	下午 PM	上午 AM	下午 PM	深圳国际会展中心
A 2024 碳中和创新论坛—新型储能技术及应用论坛 2024 Carbon Neutrality Innovation Forum - New Energy Storage Technologies and Applications		2024 新能源汽车三电关键技术高峰论坛 2024 New energy vehicles three electric technology Summit Forum		1 号馆现场论坛区 A (靠近 13 号门) On-site Forum Area A in Hall 1 (Near Gate 13)
B 2024 磁集成技术创新与应用研讨会 2024 Magnetic Integration Technology Innovation and Application Seminar		2024 第三代半导体技术与应用论坛 2024 Third Generation Semiconductor Technology and Application Forum		1 号馆现场论坛区 B (靠近 7 号门) On-site Forum Area B in Hall 1 (Near Gate 7)
C IoT 大会 The 11 th IoT Summit		IoT 大会—无线通信技术论坛 The 11 th IoT Summit— Wireless Communication Technology Forum	IoT 大会—可穿戴设备技术论坛 The 11 th IoT Summit— Wearable Device Technology Forum	3 号馆现场论坛区 C (靠近 13 号门) On-site Forum Area C in Hall 3 (Near Gate 13)
D 智能终端产业采购与供应链管理创新峰会 Procurement and Supply Chain Management of Intelligent Terminal Industry Innovation Summit	智能汽车“百家论坛”第二十七期——产城融合·打造舱驾一体新生态 高峰论坛	创芯驱动·智联生活——IoT 消费电子技术与应用论坛 Innovative Chip Drives Intelligent Life —— IoT Consumer Electronics Technology and Application Forum		3 号馆现场论坛区 D (靠近 7 号门) On-site Forum Area D in Hall 3 (Near Gate 7)
E	智能终端专场采购会 Match Making for Intelligent Terminal Industry		汽车电子采购会 Match Making for Automotive Electronics Industry	3 号馆现场活动区 E (靠近 7 号门) On-site Activity Area E in Hall 3 (Near Gate 7)
F	第六届硬芯生态大会暨颁奖典礼 The 6 th Hardcore Chip Ecological Conference and Award Ceremony		AI 芯片与智能终端产业融合发展论坛 AI Chip and Intelligent Terminal Industry Integration Development Forum	二楼 1 号会议室 A (1-3 馆间) Room 1 (2nd floor) in Hall 1
F	中国 IC 独角兽 - 车规芯片峰会 China IC Unicorn Alliance - Automotive Grade Chip Summit		Bluetooth® Channel Sounding 蓝牙信道探测技术与应用论坛 Bluetooth® Channel Sounding: Technology and Application Forum	二楼 1 号会议室 C (1-3 馆间) Room 1 (2nd floor) in Hall 1

2场终端采购会，助力企业赢得商机

智能终端采配会

60余家终端采购商，现场锁定专业买家，精准商贸对接，聚焦展会连续多年以来最丰富的国内外高端电子元器件采购及上下游产业供需资源，网罗消费电子、汽车电子、工业电子、医疗电子、线束加工等行业全年采购订单，重量级行业买家，精确定位核心采购力。

汽车电子采配会

为汽车电子行业量身定制的贸易配对活动，主办方将邀请20家华南地区的前装汽车电子设计方案商、一级供应商，收集他们的采购需求，将供需双方组织在一起，在展会现场进行面对面的交流与沟通。

2场创客秀，碰撞项目创意灵感

创客公园

作为全球工业和制造自动化、数字化技术领导者西门子集团旗下的一员，电子供应链管理专家四方维，携手西门子Xcelerator和慕尼黑华南电子展，打造“创客公园”。面向中小科技企业、初创公司及电子工程师、高校师生、硬件爱好者敞开怀抱。汇聚梦想，等你来“闯”。

“创客公园”将特设展区，为本土创新力量提供项目和产品展示以及技术交流和互动的空间，同时展示四方维从设计到采购的电子供应链解决方案，以及西门子Xcelerator平台与SiGREEN平台底座与碳足迹生态解决方案，如何加速数字化、低碳化转型和本土企业的绿色出海进程。

围绕创客开发场景，现场互动区独家策划丰富游戏，在与创客进行Demo演示交流的同时，碰撞项目创意灵感。此外，来自电子产业链的意见领袖与技术专家也将齐聚“创客公园”直播间，共话行业最新趋势、风险与应对之策。届时，将通过四方维旗下内容和信息服务平台与非网，推荐给国内的行业用户以及全球的专业受众。

率先杯大赛未来技术成果转化展示区

本展区围绕展会“融合创新”主题，重点邀约先进平台和新概念装备技术领域、未来先进电子科学技术领域、新型材料及制造技术领域的部分前沿科技项目进行现场展示，项目辐射粤港澳大湾区，汇聚多个应用场景领域，展现中科院深圳先进院等科研院所与科技企业的电子信息领域科研成果和创新产品，促进项目成果转化与对接合作。

2024慕尼黑华南电子展观众预登记火热进行中！快速注册，高效观展~

点此免费注册观展：<https://dwz.cn/k74hwX3w>

原文地址：http://www.china-nengyuan.com/exhibition/exhibition_news_215770.html